

ความเชื่อถือได้ของหัวข่านเขียนแบบแผนนไทยชีสกิพ
ในการทดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการรับและดำเนินการให้เชิงงาน

นาย กันตินันท์ กรรทัยธรรมผล



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต^๑
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2541

ISBN 974-639-948-9

ติดต่อขอรับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**RELIABILITY OF MAGNETORESISTIVE HEADS
IN ELECTRO-MIGRATION TEST AND LIFETIME PREDICTION**

Mr. Kuntimunt Supsermpol

รายงานการวิจัย
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering in Industrial Engineering
Department of Industrial Engineering

Graduate School

Chulalongkorn University

Academic Year 1998

ISBN 974-639-948-9

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ความเชื่อถือได้ของหัวข้อเรียนแบบแผนกนีโวริชัฟฟ์ ในกราฟทดสอบแบบ
อิเล็กโทรในเกรชันและการทำงานของมนุษย์ในการใช้งาน

โดย

นาย กันตินันท์ ทรัพย์เสริมผล

ภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ

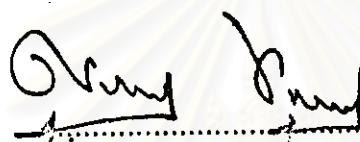
อาจารย์ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ

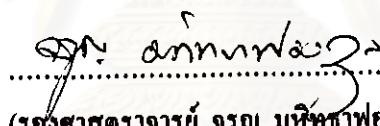
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ดร. ขอเป็นสัน

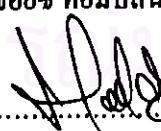
บัญชีดิจิทัล ฯ พัฒนาระบบห้องเรียน อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น^๑
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต

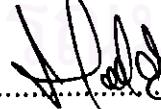

..... กรรมบดีบัญชีดิจิทัล
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภวัฒน์ ชิดวงศ์)

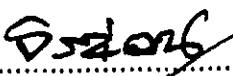
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์


..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ จิตา นพิพัฒน์คงกุล)


..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(ศาสตราจารย์ ดร. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ)


..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ดร. ขอเป็นสัน)


..... กรรมการ
(อาจารย์ ดร. ปารเมษ ชิดนา)


..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราพร งามประเสริฐวงศ์)

กันดินันท์ ทรัพย์เสริมพงษ์ : ความเชื่อถือได้ของหัวอ่านเขียนแบบแมgnีโทรีซิตทิฟในการทดสอบแบบอิเล็ก tro ไม่เกรชันและ การทำนายอายุการใช้ (RELIABILITY OF MAGNETORESISTIVE HEADS IN ELECTRO-MIGRATION TEST AND LIFETIME PREDICTION) อ.ที่ปรึกษา : ดร. ดร. ศรีจันทร์ ทองประเสริฐ , อ. ที่ปรึกษาร่วม : ดร. ขอษร์ ทองปีสัน , 160 หน้า。
ISBN 974-639-948-9

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาป্রากฎารณ์อิเล็ก tro ไม่เกรชันบนพื้นบังของหัวอ่านเขียนแบบแมgnีโทรีซิตทิฟสำหรับอาร์คิติก tro และสร้างไมเดตสำหรับทำนายอายุการใช้งานและเวลาการประดับ วิธีการทดสอบและการยืนยันความถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบ คือหัวอ่านเขียนแบบแมgnีโทรีซิตทิฟแบบ A และแบบ B การไฟฟองการทำนายอายุการใช้งานได้จากการใช้แนวทางของไมเดตอาร์ซีเนียต ซึ่งได้จากการใช้วิธีการวิเคราะห์ความติดตอยบนข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ ผลการทดสอบได้ไมเดตอาร์ซีเนียต activation energy เท่ากับ 0.66851 eV สำหรับหัวอ่านเขียนแบบแมgnีโทรีซิตทิฟแบบ A และ 0.76174 eV สำหรับหัวอ่านเขียนแบบแมgnีโทรีซิตทิฟแบบ B ไมเดตนี้นำไปคำนวณค่าความด้านทานถุงถุคของแมgnีโทรีซิตทิฟ และค่าความถุงถ่าถุงของต่อปีของหัวอ่านเขียนแบบแมgnีโทรีซิตทิฟสำหรับอายุการใช้งาน 5 ปี ที่ 12.5, 17, 25, 50 และ 100% duty cycle.

หัวอ่านเขียนแบบแมgnีโทรีซิตทิฟที่ผ่านการทดสอบอิเล็ก tro ไม่เกรชันและเกิดการประดับ ได้ถูกนำมาวิเคราะห์ทางหดุการประดับด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การประดับหดุวิชี เช่น Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM), Energy Dispersive Spectrometer (EDS), Focused Ion Beam (FIB) และ Scanning Probe Microscope (SPM) ผลการวิเคราะห์พบว่ามีการเกิดออกซิเดชันบนวัสดุเพอร์เมตัลลิก ($Ni_{0.82}$ และ $Fe_{0.18}$) ของแมgnีโทรีซิตทิฟ และบริเวณชั้นตั้งห้องที่อยู่ร่องบริเวณแมgnีโทรีซิตทิฟ และมีการตรวจพบไวด (void) ที่เกิดขึ้นภายในแมgnีโทรีซิตทิฟ เนื่องจากอิเล็ก tro ไม่เกรชัน โดยการใช้เทคนิค FIB และ FESEM

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา ...วิศวกรรมอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ...วิศวกรรมอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา ...2541

ลายมือชื่อนักศึกษา ...
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ...
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ...
กิตติ์พันธ์ คงกระพัน
ดร. อรุณรัตน์ พัฒนา
ดร. จaya Kangarom

3970077521 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

KEY WORD:

RELIABILITY / ELECTRO-MIGRATION / MAGNETORESISTIVE / ACTIVATION ENERGY /
LIFETIME / DUTY CYCLE / TIME TO FAILURE / ARRHENIUS MODEL / FAILURE ANALYSIS
KUNTINUNT SUPSERMPOL : RELIABILITY OF MAGNETORESISTIVE HEADS IN ELECTRO-
MIGRATION TEST AND LIFETIME PREDICTION. THESIS ADVISOR : PROF. SIRICHAN
THONGPRASERT, Ph.D. CO-ADVISOR : JOYCE THOMPSON, Ph.D. 160 pp. ISBN 9734-639-948-9

This investigation studied the electromigration phenomenon in thin film magnetoresistive (MR) recording heads for hard disk drives. Models for predicting the lifetime and time to failure were generated, experimentally tested, and verified. Two products, referred to as Type A and Type B, were used in the analysis. The lifetime prediction curves follow an Arrhenius model derived from applying linear regression to the experimental data. The Time to Failure (TTF) models yielded an activation energy of 0.66851 eV for Type A and 0.76174 eV for Type B. The models were then used to calculate the maximum allowable resistance and minimum stripe height of the MR heads to obtain a 5 year lifetime at 12.5, 17, 25, 50, and 100% duty cycles.

Heads stressed to failure were characterized by a variety of failure analysis techniques such as Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM), Energy Dispersive Spectrometer (EDS), Focused Ion Beam (FIB) and Scanning Probe Microscope (SPM). Oxidation occurred on the Permalloy material ($Ni_{0.82}$ and $Fe_{0.18}$) of the magnetoresistive element and the shields on either side the magnetoresistive element. The voids also were observed within the magnetoresistive element by using the FIB and FESEM techniques.

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหกรรม
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา 2541

ลายมือชื่อนิสิต สำเร็จการ ลงนาม
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม Dr. Joyce Thompson

กิจกรรมประจำ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จถูกต้องไปได้ด้วยความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำอย่างดีเยี่ยมของ ศาสตราจารย์ ดร. ศรีจันทร์ ทองประเสริฐ อ้างอิงที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร. จอบชัย ทองปีสัน อ้างอิงที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ชญุ่มพิทักษ์องกุล ประธานกรรมการ อ้างอิง ดร. ปารเมศ ชุตินา และ อ้างอิง ชิรพัฒน์ เงา ประเสริฐ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งให้คำแนะนำและข้อคิดต่างๆ นอกจากนี้ก็ขอขอบคุณ ทูตซัชวัฒน์ จันทร์ ประทัด คุณวัตถุกราย ชูจิตร และคุณกิตติ จันไชรงค์ ที่ช่วยทำการวิเคราะห์ Field Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM) และ Energy Dispersive Spectrometer (EDS) ขอบคุณคุณ คุณช่างศักดิ์ ดีนาด ที่ร่วมกันทำ งานคิดตั้งเกียรติ Electromigration Tester และทำการทดสอบ ขอบคุณอิกรังสีหารับ ดร. จอบชัย ทองปีสัน ที่ช่วยเหลืองานในด้านบริหาร และบริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่สนับสนุนงานวิจัยนี้ ขอบคุณคุณ ทวีพัฒน์ เสริมผล (บรรยาย) ที่เป็นกำลังใจ และจัดทำรูปเล่นของงานวิจัยฉบับนี้ ขอบคุณคุณแม่ น้องสาว อุกาน่าเพ็ง และน้องด้วนตีกที่เป็นกำลังใจให้ตลอดช่วง การทำงานวิจัย



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

หน้า	
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๙
กิจกรรมประจำ.....	๙
สารบัญ.....	๗
สารบัญตาราง.....	๘
สารบัญภาพ.....	๙
บทที่	
1 บทนำ.....	1
1.1 สภาพความเป็นมา แนวทางเหตุผลและปัญหา.....	1
1.2 วัสดุประสงค์ของวิทยานิพนธ์.....	3
1.3 ข้อสมมติฐานของการวิจัย.....	3
1.4 ข้อสมมติฐานของการวิจัย.....	3
1.5 ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย.....	4
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	6
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับหัวอ่านเขียนแบบแมกนีไทรีซิสทิฟ (Magnetoresistive head).....	6
2.2 อิเล็กโทรไมเกรชันในฟิล์มบาง (Electromigration in thin films).....	19
2.3 ไมเดลการเร่งทางภาษาพาร์ฟ (Physical Acceleration Models).....	21
2.4 อาร์ซีเนียสไมเดล (Arrhenius model).....	23
2.5 การวิเคราะห์การทดสอบ.....	25
2.6 ความเชื่อถือได้ของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk Drive Reliability).....	32
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	40
3 หัวอ่านเขียนแมกนีไทรีซิสทิฟที่ใช้ทดสอบ , ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง และเครื่องทดสอบ.....	44
3.1 หัวอ่านเขียนแมกนีไทรีซิสทิฟที่ใช้ในการทดสอบ.....	44
3.2 การวัดความด้านทานของหัวอ่านเขียนแมกนีไทรีซิสทิฟในระดับสไลด์.....	46
3.3 การครอสเซกชัน (Cross section) หัวอ่านเขียนแมกนีไทรีซิสทิฟในระดับ สไลด์.....	47

3.4 Field Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM) and Energy Dispersive Spectrometer (EDS).....	51
3.5 การวัดความต้านทานหัวอ่านเขียนแม่กน์ไทรีซิสทีฟแบบ HGA.....	58
3.6 Electro-Migration Tester (EMT).....	58
4 การออกแบบและขั้นตอนการทำการทดสอบ.....	62
4.1 ไมเด็ลการวิเคราะห์ความร้อนสำหรับหัวอ่านเขียนแม่กน์ไทรีซิสทีฟ.....	62
4.2 ขั้นตอนการทำการทดสอบ.....	64
5 การวิเคราะห์ผลของการทดสอบและการหาไมเด็ลการทำลายของผดิดภัยๆ.....	73
5.1 ผลการวิเคราะห์สำหรับหัวอ่านเขียนแม่กน์ไทรีซิสทีฟแบบ "A".....	73
5.2 ผลการวิเคราะห์สำหรับหัวอ่านเขียนแม่กน์ไทรีซิสทีฟแบบ "B".....	98
6 การวิเคราะห์การประถบของการเกิดอิเล็กโทรโอนิคในกรัชันนหัวอ่านเขียนแม่กน์ไทรีซิสทีฟ.....	127
7. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	145
7.1 สรุปผลการวิจัย.....	145
7.2 ข้อเสนอแนะ.....	147
รายการอ้างอิง.....	149
ภาคผนวก.....	151
ภาคผนวก ก.....	151
ภาคผนวก ข.....	153
ภาคผนวก ค.....	156
ภาคผนวก ง.....	158
ประวัติผู้เขียน.....	160

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
ตารางที่ 2.1	แสดงความสัมพันธ์ทั่วไปของตัวแปรแล็คเชอตีเรชัน (General Linear Acceleration Relationships).....	23
ตารางที่ 3.1	แสดงผลการทดสอบความแม่นยำของ HP34401A ที่ใช้กับ Single Slider Probe.....	48
ตารางที่ 3.2	แสดงผลการทดสอบเทียบนาฬิกา SRM 484g.....	55
ตารางที่ 3.3	การทดสอบความแม่นยำของ การวัดความสูงแมกนีไทริชิสทีฟ ด้วย FE-SEM.....	57
ตารางที่ 3.4	แสดงผลการทดสอบความแม่นยำของ ในเดล HP34404A โดยใช้ค่าความด้านงาน $32 \pm 1\%$	59
ตารางที่ 3.5	แสดงผลการทดสอบความแม่นยำของ การอ่านความด้านงานของ EMT ด้วยความด้านงาน $32 \pm 1\%$	61
ตารางที่ 5.1	แสดงผลการวัดความด้านงานของแมกนีไทริชิสทีฟ และความสูงของแมกนีไทริชิสทีฟ (b_{step}) สำหรับหัวอ่านเขียนแมกนีไทริชิสทีฟแบบ A.....	81
ตารางที่ 5.2	แสดงสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความด้านงานของแมกนีไทริชิสทีฟ แบบ A สำหรับการศึกษาความร้อนของแมกนีไทริชิสทีฟที่ 60°C	83
ตารางที่ 5.3	แสดงสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความนำไฟฟ้าสำหรับหัวอ่านเขียนแมกนีไทริชิสทีฟแบบ A.....	83
ตารางที่ 5.4	แสดงความด้านงานของแมกนีไทริชิสทีฟกับอุณหภูมิของแมกนีไทริชิสทีฟที่สภาวะการทำงาน 60°C สำหรับหัวอ่านเขียนแมกนีไทริชิสทีฟแบบ A.....	84
ตารางที่ 5.5	แสดงสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของแมกนีไทริชิสทีฟของหัวอ่านเขียนแมกนีไทริชิสทีฟแบบ A สำหรับการทดสอบอาลูการใช้งานที่ 140°C และใช้กระแสไฟฟ้าตรง 10 มิลลิแอมป์.....	87
ตารางที่ 5.6	แสดงผลของการทดสอบ Accelerated Electro-Migration ที่อุณหภูมิ 140°C กระแสไฟฟ้าตรง 10 มิลลิแอมป์ สำหรับหัวอ่านเขียนแมกนีไทริชิสทีฟแบบ A.....	88

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
ตารางที่ 5.7	สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความด้านทานของแมกนีไทร์ชิสทีฟของหัวอ่านเขียนแมกนีไทร์ชิสทีฟ แบบ A สำหรับการทดสอบอาชญากรรม 1 ชั่วโมงที่ 175 °C และใช้กระแสไฟฟ้าครอง 10 มิลลิแอมป์.....	89
ตารางที่ 5.8	ทดสอบผลของ การทดสอบ Accelerated Electro-Migration ที่ อุณหภูมิ 175 °C กระแสไฟฟ้าครอง 10 มิลลิแอมป์ สำหรับหัวอ่านเขียนแมกนีไทร์ชิสทีฟแบบ A.....	90
ตารางที่ 5.9	ทดสอบผลการคำนวณค่าความด้านทานสูงสุดและค่าความถูงค่าสุดของแมกนีไทร์ชิสทีฟไดร์ฟ (b_{max}) ของหัวอ่านเขียนแมกนีไทร์ชิสทีฟแบบ A ที่ 12.5 , 17 , 25 , 50 และ 100% duty cycle สำหรับอาชญากรรม ใช้งาน 5 ปี และที่กระแสไฟฟ้าครอง 8 และ 10 มิลลิแอมป์.....	92
ตารางที่ 5.10	ทดสอบผลการทดสอบ Accelerated Electro-Migration ที่ อุณหภูมิ 60 °C , 16 มิลลิแอมป์ สำหรับหัวอ่านเขียนแมกนีไทร์ชิสทีฟแบบ A.....	93
ตารางที่ 5.11	ทดสอบผลการปรับเปลี่ยนอาชญากรรม ใช้งานหรือ TTF ของหัวอ่านเขียนแมกนีไทร์ชิสทีฟแบบ A ที่ สภาวะการทำงานโดยมีกระแสไฟฟ้าครอง 8 , 10 และ 16 มิลลิแอมป์ ที่ สภาวะการใช้งาน 25 และ 100% Duty cycle... 95	
ตารางที่ 5.12	ทดสอบผลการวัดความด้านทานของแมกนีไทร์ชิสทีฟและความสูงของแมกนีไทร์ชิสทีฟ (b_{max}) สำหรับหัวอ่านเขียนแมกนีไทร์ชิสทีฟแบบ B....	106
ตารางที่ 5.13	ทดสอบสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความด้านทานของแมกนีไทร์ชิสทีฟแบบ B สำหรับการศึกษาความร้อนของแมกนีไทร์ชิสทีฟที่ 60 °C.....	108
ตารางที่ 5.14	ทดสอบสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความด้านทานของแมกนีไทร์ชิสทีฟแบบ B.....	109
ตารางที่ 5.15	ทดสอบความด้านทานของแมกนีไทร์ชิสทีฟกับอุณหภูมิของแมกนีไทร์ชิสทีฟที่ สภาวะการทำงาน 60 °C สำหรับหัวอ่านเขียนแมกนีไทร์ชิสทีฟแบบ B.....	111
ตารางที่ 5.16	ทดสอบสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของแมกนีไทร์ชิสทีฟของหัวอ่านเขียนแมกนีไทร์ชิสทีฟแบบ B สำหรับการทดสอบอาชญากรรม ใช้งานที่ 140 °C และใช้กระแสไฟฟ้าครอง 10 มิลลิแอมป์.....	113

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
ตารางที่ 5.17	ทดสอบผลของการทดสอบ Accelerated Electro-Migration ที่อุณหภูมิ 140 °C กระแสไฟฟ้าครอง 10 มิตดิเย็นปี สำหรับหัวอ่านเขียนแมกนีไทรีซิสทีฟแบบ B.....	114
ตารางที่ 5.18	สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความด้านทานของแมกนีไทรีซิสทีฟของหัวอ่านเขียนแมกนีไทรีซิสทีฟแบบ B สำหรับการทดสอบอ่าุกการใช้งานที่ 175 °C และใช้กระแสไฟฟ้าครอง 10 มิตดิเย็นปี.....	115
ตารางที่ 5.19	ทดสอบผลของการทดสอบ Accelerated Electro-Migration ที่อุณหภูมิ 175 °C กระแสไฟฟ้าครอง 10 มิตดิเย็นปี สำหรับหัวอ่านเขียนแมกนีไทรีซิสทีฟแบบ B.....	116
ตารางที่ 5.20	ทดสอบผลการคำนวณค่าความด้านทานสูงสุดและค่าความสูงต่ำสุดของแมกนีไทรีซิสทีฟสไตร์ฟ (h_{strike}) ของหัวอ่านเขียนแมกนีไทรีซิสทีฟแบบ B ที่ 12.5 , 17 , 25 , 50 และ 100% duty cycle สำหรับอ่าุกการใช้งาน 5 ปี และที่กระแสไฟฟ้าครอง 8 และ 10 มิตดิเย็นปี.....	118
ตารางที่ 5.21	ทดสอบสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความด้านทานของแมกนีไทรีซิสทีฟของหัวอ่านเขียนแมกนีไทรีซิสทีฟแบบ B สำหรับการทดสอบเพื่อสนับสนุนในเกลที่ 16 มิตดิเย็นปี 60 °C.....	119
ตารางที่ 5.22	ทดสอบความด้านทานของแมกนีไทรีซิสทีฟกับอุณหภูมิของแมกนีไทรีซิสทีฟที่สภาวะการทำงานท่ามงาน 60 °C ที่กระแสไฟฟ้าครอง 16 มิตดิเย็นปี สำหรับหัวอ่านเขียนแมกนีไทรีซิสทีฟแบบ	120
ตารางที่ 5.23	ทดสอบผลการทดสอบ Accelerated Electro-Migration ที่อุณหภูมิ 60 °C , 16 มิตดิเย็นปี สำหรับหัวอ่านเขียนแมกนีไทรีซิสทีฟแบบ B.....	122
ตารางที่ 5.24	ทดสอบผลการประเมินอ่าุกการใช้งานหรือ TTF ของหัวอ่านเขียนแมกนีไทรีซิสทีฟแบบ B ที่สภาวะการทำงานโดยมีกระแสไฟฟ้าครอง 8 , 10 และ 16 มิตดิเย็นปี ที่สภาวะการใช้งาน 25 และ 100% Duty cycle.....	124
ตารางที่ 6.1	ทดสอบศักยภาพสำหรับฐานของไกอะชนิดต่าง ๆ ณ. ที่อุณหภูมิ 25 °C.....	131
ตารางที่ ก.	ทดสอบตารางชาตุ.....	151
ตารางที่ ข.	ทดสอบค่าต่าง ๆ ทางเคมีและฟิสิกส์ของธาตุบางชนิด.....	153

ตารางบัญชีราย (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
ตารางที่ ค.	แสดงค่าคงที่ทางพิสิกร์.....	156
ตารางที่ ง.	แสดงค่าที่ใช้เป็นทุนน้ำข.....	158

**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

สารบัญภาพ

รูปที่	หน้า
รูปที่ 1.1	ภาพถ่าย Scanning Electron Microscopy หัวอ่านเขียนแบบแมgnิไทรีซิสทิฟ (MagnetoresistiveHead).....1
รูปที่ 1.2	แสดงกราฟรูปอ่างน้ำสำหรับอัตราการประดับ.....2
รูปที่ 2.1	แสดงองค์ประกอบของหัวอ่านเขียนแบบแมgnิไทรีซิสทิฟ.....6
รูปที่ 2.2	แสดง AMR effect ใน a single - domain thin - film stripe.....7
รูปที่ 2.3	แสดงการเปลี่ยนแปลงของ Magneto-resistive ระหว่างความด้านทานกับ Magnetization angle.....8
รูปที่ 2.4	แสดง Easy axis , สนามแม่เหล็กจากแผ่นดิสก์ , Magnetic poles ที่ขอบ และ vertical demagnetization field.....8
รูปที่ 2.5	แสดงการเปลี่ยนแปลงความด้านทานของแมgnิไทรีซิสทิฟกับสนามแม่เหล็กจากแผ่นดิสก์ , แสดงผลกระทบของ Demagnetizing field.....10
รูปที่ 2.6	แสดงการทดสอบของการเปลี่ยนแปลงความด้านทานกับสนามแม่เหล็กจากดิสก์ และแสดง ความชัน และ Bias field.....10
รูปที่ 2.7	แผนภาพแสดงการอ่านของแมgnิไทรีซิสทิฟ ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในแบบที่มีและไม่มี Bias field.....11
รูปที่ 2.8	แสดงข้อสนามแม่เหล็กและ Horizontal demagnetizing field.....12
รูปที่ 2.9	การทดสอบของ Vertical demagnetizing field กับความลึก D และแสดงค่าผลต่าง.....12
รูปที่ 2.10	การทดสอบของ Horizontal demagnetizing field กับความกว้างและแสดงค่าผลต่าง.....13
รูปที่ 2.11	โครงสร้างของ SAL.....14
รูปที่ 2.12	แสดงแมgnิไทรีซิสทิฟที่ถูกแมgnิไทร์จะมี Single domain ที่บริเวณตรงกลางและจะมี Multi domain ที่บริเวณปลาย.....15
รูปที่ 2.13	แสดงการเคลื่อนที่ส่วนๆ ไฟฟ้าบนแมgnิไทรีซิสทิฟ.....16
รูปที่ 2.14	โครงสร้างของเอ็กซ์แซนก์ แทปป์ส.....16
รูปที่ 2.15	โครงสร้างของชาร์ดฟิลด์.....17

สารบัญภาค (ต่อ)

หน้า	
รูปที่	
รูปที่ 2.16	ภาพตัดขวางของหัวอ่านเขียนแมgnิไทรีชิสทีฟ ซึ่งเกิดจากการรวมหัวอ่านเขียนอินดักทิฟและโครงสร้างชิ้นส่วนของหัวอ่านเขียนแมgnิไทรีชิสทีฟ.....18
รูปที่ 2.17	โครงสร้างของ SAL-biased , shielded MRH ซึ่งใช้เซกเตอร์เซนแทป.....18
รูปที่ 2.18	โครงสร้างของ SAL-biased , shielded MRH ซึ่งใช้อาร์ดไบอัส.....19
รูปที่ 2.19	แสดงวงจรเทอร์มอตแอ็คเชอส์เตอร์ชั้นระหว่างการเกิดอิเล็ก tro ไม่เกรชั่น....20
รูปที่ 2.20	แสดงถูกษณะการประถบของอิเล็ก tro ไม่เกรชั่นในพิล์มนบาน Al - Cu.....21
รูปที่ 2.21	แสดงค่าเฉลี่ยของประชากรแต่ถูกษณะการกระจายของความนำจะเป็น ของ c.....29
รูปที่ 2.22	แสดงค่าเฉลี่ยของประชากรและค่า y ที่จุดใด ๆ29
รูปที่ 2.23	แสดงฐานข้อมูลความเชื่อถือได้ (Reliability Database).....34
รูปที่ 2.24	แสดง MTBF ภาคสนามและ AFR ของชาร์ดดิสก์ไดร์ฟ.....38
รูปที่ 2.25	แสดง MTBF จากภาคสนามของกุญแจคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อป.....39
รูปที่ 2.26	แสดง MTBF จากภาคสนามของกุญแจคอมพิวเตอร์แบบเวร์กสเตชั่น39
รูปที่ 2.27	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าดับต่าง ๆ และเวลาในการประถบ ของการทดสอบแบบอิเล็ก tro ไม่เกรชั่นในพิล์มนบานของ Ni-Fe.....42
รูปที่ 2.28	แสดงการทดสอบถึงการวิ่งของเวลาในการประถบแบบ อิเล็ก tro ไม่เกรชั่นของพิล์มนบาน Ni-Fe กับอุณหภูมิที่ระดับต่าง ๆ42
รูปที่ 2.29	แสดงการทดสอบระหว่าง R/R _d กับอุณหภูมิที่ระดับต่าง ๆ43
รูปที่ 3.1	แสดงภาพ Transmission Electron Microscope (TEM) สำหรับ โครงสร้างของหัวอ่านเขียนแมgnิไทรีชิสทีฟ.....45
รูปที่ 3.2	แสดงหัวอ่านเขียนแมgnิไทรีชิสทีฟในระดับสไตเดอร์.....46
รูปที่ 3.3	แสดงหัวอ่านเขียนแมgnิไทรีชิสทีฟแบบ HGA ซึ่งประกอบไปด้วย หัวอ่านเขียนแมgnิไทรีชิสทีฟแบบสไตเดอร์ ควบคู่กับกระแสไฟฟ้า พรมอนบอร์ดและชั้สเปนชั่น.....47
รูปที่ 3.4	แสดงคอมเพอร์เพลท (Copper plate station) สำหรับการขัดหนาบาง.....49
รูปที่ 3.5	แสดงทินเพลทสเตชั่น (Tin plate station) สำหรับการขัดกระเบียดและ ไฟติชั่น.....50

สารบัญภาค (ต่อ)

รูปที่		หน้า
รูปที่ 3.6	แสดงภาพเด็คด้านหน้าของหัวอ่านเขียนแมกนีไทรีชิสทีฟ หลังจากผ่านการครองเผือกรั่น.....	50
รูปที่ 3.7	แสดงภาพเด็คของหัวอ่านเขียนแมกนีไทรีชิสทีฟ.....	51
รูปที่ 3.8	แสดงด้วยบ่ายของ FE-SEM/EDS.....	52
รูปที่ 3.9	การทำทดสอบพื้นที่ระหว่าง SRM 484g กับค่าที่ได้จาก FE-SEM.....	56
รูปที่ 3.10	แสดงการวัดความสูงของแมกนีไทรีชิสทีฟ.....	54
รูปที่ 3.11	แสดงเครื่อง Electro-Migration Tester (EMT).....	60
รูปที่ 4.1	แสดงแผนภาพของหัวอ่านเขียนแมกนีไทรีชิสทีฟ.....	63
รูปที่ 4.2	แสดงการโหลด HGA ใส่เข้าไปในพิกเซอร์.....	67
รูปที่ 4.3	แสดงการวัดความด้านทันทีของ HGA.....	67
รูปที่ 4.4	แสดงการต่อจินตนาภรณ์กับเมนบอร์ด (Mainboard) ที่อยู่ในตู้ห้องร้อน.....	68
รูปที่ 5.1	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความด้านทันทีของแมกนีไทรีชิสทีฟกับ h_{stripe} และ $1/h_{\text{stripe}}$ ของหัวอ่านเขียนแมกนีไทรีชิสทีฟแบบ A ในระดับสไต์เตอร์.....	82
รูปที่ 5.2	แสดงกราฟของ MRR_{HGA} กับ T_{stripe} ที่สภาวะการทำงาน 60°C สำหรับหัวอ่านเขียนแมกนีไทรีชิสทีฟ แบบ A.....	85
รูปที่ 5.3	แสดงกราฟของ MRR_{Slider} กับ T_{stripe} ที่สภาวะการทำงาน 60°C สำหรับหัวอ่านเขียนแมกนีไทรีชิสทีฟ แบบ A.....	86
รูปที่ 5.4	กราฟของ $\ln(TTF)$ กับ $1/T_{\text{stripe}}$ ของหัวอ่านเขียนแมกนีไทรีชิสทีฟแบบ A.....	91
รูปที่ 5.5	กราฟเปรียบเทียบระหว่างผลที่ได้จากการทดสอบจริงกับผลที่ได้จากไม่ผลการท่านายอาชญาของหัวอ่านเขียนแมกนีไทรีชิสทีฟแบบ A.....	94
รูปที่ 5.6	แสดงกราฟอาชญาการใช้งานของหัวอ่านเขียนแมกนีไทรีชิสทีฟแบบ A กับกระแสไฟฟ้าตรงที่ 8 มิลลิแอมป์ ที่สภาวะการใช้งาน 25 และ 100% Duty cycle.....	96

สารบัญภาค (ต่อ)

หัวที่	หน้า	
หัวที่ 5.7	แสดงกราฟอาชญาการใช้งานของหัวอ่านเขียนแมกนีไทริชิสท์แบบ A กับกระแสไฟฟ้าตรงที่ 10 มิลลิแอมป์ ที่สภาวะการทำงาน 25 และ 100% Duty cycle.....	97
หัวที่ 5.8	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความด้านทำงานของแมกนีไทริชิสท์กับ h_{mfp} และ $1/h_{\text{mfp}}$ ของหัวอ่านเขียนแมกนีไทริชิสท์แบบ B ในระดับสูงสุด.....	107
หัวที่ 5.9	แสดงกราฟของ MRR_{HGA} กับ T_{mfp} ที่สภาวะการทำงาน 60°C สำหรับหัวอ่านเขียนแมกนีไทริชิสท์แบบ B.....	110
หัวที่ 5.10	แสดงกราฟของ MRR_{Slider} กับ T_{mfp} ที่สภาวะการทำงาน 60°C สำหรับหัวอ่านเขียนแมกนีไทริชิสท์แบบ B.....	112
หัวที่ 5.11	กราฟของ $\ln(\text{TTF})$ กับ $1/T_{\text{mfp}}$ ของหัวอ่านเขียนแมกนีไทริชิสท์แบบ B.....	117
หัวที่ 5.12	แสดงกราฟของ MRR_{Slider} กับ T_{mfp} ที่สภาวะการทำงาน 60°C ที่ 12, 14 และ 16 มิลลิแอมป์สำหรับหัวอ่านเขียนแมกนีไทริชิสท์แบบ B.....	121
หัวที่ 5.13	กราฟเปรียบเทียบระหว่างผลที่ได้จากการทดสอบจริงกับผลที่ได้จากโมเดลการทำงานของหัวอ่านเขียนแมกนีไทริชิสท์แบบ B.....	123
หัวที่ 5.14	แสดงกราฟอาชญาการใช้งานของหัวอ่านเขียนแมกนีไทริชิสท์แบบ B กับกระแสไฟฟ้าตรงที่ 8 มิลลิแอมป์ ที่สภาวะการทำงาน 25 และ 100% Duty cycle.....	125
หัวที่ 5.15	แสดงกราฟอาชญาการใช้งานของหัวอ่านเขียนแมกนีไทริชิสท์แบบ B กับกระแสไฟฟ้าตรงที่ 10 มิลลิแอมป์ ที่สภาวะการทำงาน 25 และ 100% Duty cycle.....	126
หัวที่ 6.1	แสดงหัวอย่างภาคดำเนินการต้องจุดตรวจในโครงสร้างบนบริเวณที่เกิดรอยค่าที่บันทึกแมกนีไทริชิสท์แบบชิล์ดของหัวอ่านเขียนแมกนีไทริชิสท์แบบ A ตัวอย่างข่าย 1,000 เท่า.....	128

สารบัญภาค (ต่อ)

หน้า หัวข้อ	
รูปที่ 6.2	แสดงภาพด้วยริเวอแแมกนีไทร์ซิสทีฟแบบ A ด้วย FE-SEM ที่กำลังขยาย 150,000 เท่า ของหัวอ่านแมกนีไทร์ซิสทีฟแบบ A หลังจากผ่านการทดสอบ Accelerated Electro-Migration ที่อุณหภูมิ 175°C และกระแสไฟฟ้าตรง 10 มิลลิแอมป์ เป็นเวลา 500 ชั่วโมง.....129
รูปที่ 6.3	แสดงภาพด้วยริเวอแแมกนีไทร์ซิสทีฟแบบ A ด้วย FE-SEM ที่กำลังขยาย 150,000 เท่า ของหัวอ่านแมกนีไทร์ซิสทีฟแบบ B หลังจากผ่านการทดสอบ Accelerated Electro-Migration ที่อุณหภูมิ 175°C และกระแสไฟฟ้าตรง 10 มิลลิแอมป์ เป็นเวลา 500 ชั่วโมง.....129
รูปที่ 6.4	แสดงค่าพัฒนาเร็วในการเกิดออกไซด์บนชนิดที่เป็นพิษรักษาด้วยอุณหภูมิ.....131
รูปที่ 6.5	แสดงในโครงสร้าง FESEM ของหัวอ่านเขียนแมกนีไทร์ซิสทีฟแบบ B และスペกตรัมของ Energy Dispersive Spectrometer บนบริเวณชิลต์ 1 พบว่ามีอกร่องเพิ่มขึ้นมากกว่าชิ้นงานปกติ.....132
รูปที่ 6.6	แสดงในโครงสร้าง FESEM ของหัวอ่านเขียนแมกนีไทร์ซิสทีฟแบบ B และスペกตรัมของ Energy Dispersive Spectrometer บนบริเวณชิลต์ 2 พบว่ามีการรับข้อมูลน้อยลง แต่เหลือเพิ่มขึ้นมากกว่าชิ้นงานปกติ.....133
รูปที่ 6.7	แสดงภาพพื้นผิว (Topography) บริเวณที่เกิดออกไซด์บนไฟล 2 ชิลต์ 2 และชิลต์ 1 ของหัวอ่านเขียนแมกนีไทร์ซิสทีฟแบบ A ที่ผ่านการทดสอบ EMT ที่ 175°C 10 mA โดยใช้ Atomic Force Microscopy (AFM) ใน Tapping mode.....135
รูปที่ 6.8	แสดงภาพ 3 มิติ ของบริเวณที่เกิดออกไซด์บนไฟล 2 ชิลต์ 2 และชิลต์ 1 ของหัวอ่านเขียนแมกนีไทร์ซิสทีฟแบบ A ที่ผ่านการทดสอบ EMT ที่ 175°C 10 mA.....136
รูปที่ 6.9	แสดงการวัดความหนาของออกไซด์ที่เกิดขึ้นบนชิลต์ 1 และชิลต์ 2 ของหัวอ่านเขียนแมกนีไทร์ซิสทีฟแบบ A ที่ผ่านการทดสอบ EMT ที่ 175°C 10 mA137

สารบัญภาค (ต่อ)

รูปที่		หน้า
รูปที่ 6.10	แสดงภาพพื้นผิว (Topography) บริเวณไฟฟ์และชิลเดอร์ทั้งสองข้างหัวอ่อนเขียนแมกนีไทร์ซิสทีฟที่ไม่ผ่านการทดสอบ EMT โดยใช้ AFM ใน Tapping mode.....	138
รูปที่ 6.11	แสดงภาพ Topography กับ Magnetic Force Microscopy (MFM) ของหัวอ่อนเขียนแมกนีไทร์ซิสทีฟแบบ B ที่ผ่านการทดสอบ EMT ที่ 175 °C 10 mA	139
รูปที่ 6.12	แสดงภาพ Topography กับ Magnetic Force Microscopy (MFM) ของหัวอ่อนเขียนแมกนีไทร์ซิสทีฟ ที่ไม่ผ่านการทดสอบ EMT ที่ 175 °C 10 mA	139
รูปที่ 6.13	แสดงภาพถ่ายริเวณแมกนีไทร์ซิสทีฟของหัวอ่อนเขียนแมกนีไทร์ซิสทีฟแบบ A ด้วย FE-SEM ที่กำลังขยาย 150,000 เท่า หลังจากผ่านการทดสอบ Accelerated Electro-Migration ที่อุณหภูมิ 60 °C และกระแสไฟฟ้าคง 16 มิลลิแอมป์ เป็นเวลา 428 ชั่วโมง.....	141
รูปที่ 6.14	แสดงภาพถ่ายริเวณแมกนีไทร์ซิสทีฟของหัวอ่อนเขียนแมกนีไทร์ซิสทีฟแบบ B ด้วย FE-SEM ที่กำลังขยาย 150,000 เท่า หลังจากผ่านการทดสอบ Accelerated Electro-Migration ที่อุณหภูมิ 60 °C และกระแสไฟฟ้าคง 16 มิลลิแอมป์ เป็นเวลา 428 ชั่วโมง.....	141
รูปที่ 6.15	แสดงในผลการเพื่อความร้อน โดยมีแมกนีไทร์ซิสทีฟเป็นแหล่งความร้อน ได้มีอุคุณย์ถาวรความร้อนอยู่ที่อุคกิงกลางของแมกนีไทร์ซิสทีฟ เมื่อออกจากเป็นอุคให้ความร้อนสูงสุด.....	142
รูปที่ 6.16 (ก)	แสดงภาพในโครงสร้าง SEM เพื่ออุคถูกจะการประดับที่เกิดจากอิเล็กโทรไฟฟ์ไม่เกรรั่นบนแมกนีไทร์ซิสทีฟ.....	143
รูปที่ 6.16 (ข)	แสดงภาพในโครงสร้าง โครงสร้างภายในของแมกนีไทร์ซิสทีฟ ที่เกิดจากการอิเล็กโทรไฟฟ์ไม่เกรรั่น ได้ใช้ Focused Ion Beam.....	143

สารบัญภาค (ต่อ)

หน้า	
ขบพท	
ขบพท 6.17	แสดงภาพในโครงการโครงสร้างภายในของเมกนีไทรชิสทีฟ ของหัวอ่านเขียนเมกนีไทรชิสทีฟแบบ B โดยการใช้ FIB กัดเซาะที่บริเวณเมกนีไทรชิสทีฟ พบว่า เมกนีไทรชิสทีฟ ล้านในเกิดการบวนและเกิดไฟวงกายน (Accelerated Electro-Migration ที่ 10 mA 175 °C เป็นเวลา 500 ชั่วโมง).....144

**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**